

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2019-014

广东惠伦晶体科技股份有限公司
2018 年度业绩快报及业绩预告更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载 2018 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2018 年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	319,231,259.49	363,278,187.71	-12.12%
营业利润	-112,087,438.34	23,011,301.64	-587.10%
利润总额	-112,083,177.21	23,579,126.21	-575.35%
归属于上市公司股东的净利润	-111,386,998.35	23,356,931.14	-576.89%
基本每股收益	-0.66	0.14	-571.43%
加权平均净资产收益率	-17.81%	3.46%	-21.27%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	901,742,313.64	1,113,849,324.45	-19.04%
归属于上市公司股东的所有者权益	567,246,615.99	683,681,840.34	-17.03%
股本	168,274,200.00	168,274,200.00	0.00%
归属于上市公司股东每股净资产	3.37	4.06	-17.00%

注：本表数据均以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩

本报告期内，公司实现营业总收入 31,923.13 万元，较上年同期下降 12.12%；营业利润-11,208.74 万元，较上年同期下降 587.10%；利润总额-11,208.32 万

元，较上年同期下降 575.35%；归属于上市公司股东的净利润-11,138.7 万元，较上年同期下降 576.89%。变动的主要原因如下：

(1) 报告期内国内经济增速放缓，公司前期收购之全资子公司广州创想云科技有限公司在消防安全监控软件及营运领域业务拓展受到较大影响，未来难以保证持续增长，预计完成原承诺业绩存在不确定性，按照谨慎性原则公司计提商誉减值准备 12,236.02 万元；

(2) 母公司 2018 年业绩与上年同期相比同向下降，主要原因为报告期内频率元器件业务营业收入下降及研发费用、销售费用增加所致。2018 年频率元器件行业国际国内市场需求下降，需求集中在低价格低毛利的产品段（如 3225 规格），公司已研发生产的小型化高精度产品类型（如 1612 规格、1210 规格及 TCXO 产品）未能形成新的收入利润增长点；报告期内因受中美贸易摩擦及全球经济不景气的影响，频率元器件业务第 4 季度销量较上年同期减少 8,775.88 万只，同比下降 40.29%；报告期内销售费用较上年增加 182.54 万，增长 21.89%；公司研发费用较上年同期增加 239.27 万元，同比增长 12.32%。

由于上述因素的共同影响，报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 13,474.39 万元。

2、财务状况

本报告期末，受商誉减值的影响，公司总资产为 90,174.23 万元，较报告期初下降 19.04%；归属于上市公司股东的所有者权益为 56,724.66 万元，较报告期初下降 17.03%；归属于上市公司股东的每股净资产为 3.37 元，较报告期初下降 17.00%。

三、与前次业绩预计的差异及更正说明

本次业绩快报披露的业绩与公司在 2018 年度业绩预告公告中预计的业绩相差 12,488.70 万元。

公司于 2019 年 1 月 30 日的《2018 年业绩预告》公告中预计在 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间公司业绩同比下降，预计归属于上市公司股东的净利润 1,350.00 万元—1,700.00 万元，比上年同期下降 42.20%—27.22%；由于核算工作不严谨不仔细，未能将公司商誉减值预计在内，经计算本报告期业绩亏损，归属于上市公司股东的净利润为-111,386,998.35 元。公司董事会对由于公司相关人员工作疏漏，造成业绩预告的重大偏差和信息披露不准确，及对广大投

资者造成的不便致以诚恳的歉意！

四、其他相关说明

本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和损益表；

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2019 年 2 月 27 日